PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-075557

(43)Date of publication of application: 15.03.2002

(51)Int.CI.

H01R 24/02 // H01R103:00

(21)Application number: 2000-368698

(71)Applicant: AUTO NETWORK GIJUTSU KENKYUSHO:KK

SUMITOMO WIRING SYST LTD SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(22)Date of filing:

04.12.2000

(72)Inventor: KANEKAWA SHUICHI

MIZUTANI YOSHIO

(30)Priority

Priority number: 2000175080

Priority date: 12.06.2000

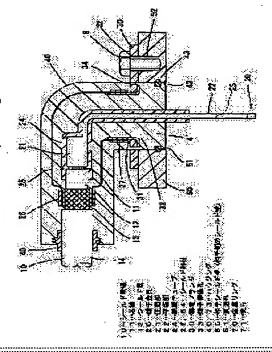
Priority country: JP

(54) SHIELDED CONNECTOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a miniaturizable shielded connector capable of arranging a shield electric wire parallelly to a counterpart shield wall.

SOLUTION: A terminal metal fitting 20 housed inside the shielded connector is formed into an L-shape by bending a flat plate 22 extending from a crimped part 21 at right angles, while the flat plate 22 can be bent in the thickness direction with a radius smaller than that of the shield electric wire 10 even if its cross sectional area is set equal to that of the a core wire 11 in the shield electric wire 10. In this way, the dimension of the bending part is reduced, and consequently, the dimension of the shielded connector can be reduced as a whole.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-75557A) (P2002-75557A) (43)公開日 平成14年3月15日(2002.3.15)

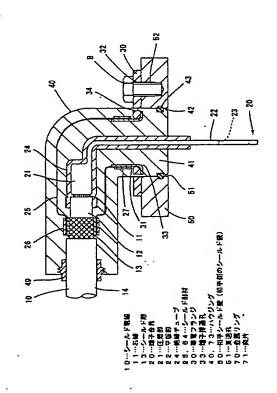
(51) Int. C1.7	識別記 号		FΙ	テーマコード(参考)
H 0 1 R 24/02			H01R	103:00
// H01R 103:00				17/04 5 0 1 G
				5 0 1 M
				501 K
		•		501 N
審査請求	未請求 請求項の数8	ΟL		(全11頁)
(21) 山岡飛品 株	願2000-368698 (P2000-368698)		(71)出願人	395011665
(21)出願番号 特	· (25000-200039 (15000-200039)		(71)山银八	株式会社オートネットワーク技術研究所
(22)出願日 平	成12年12月4日(2000.12.4)			愛知県名古屋市南区菊住1丁目7番10号
(22)山銀口 十	及12年12月4日 (2000.12.4)		(71)出願人	
(31)優先権主張番号 特	頓2000-175080 (P2000-175080)	Ì	(71)山积八	住友電装株式会社
	成12年6月12日(2000.6.12)			三重県四日市市西末広町1番14号
			(71)出願人	
(33)優先権主張国 日	本(JP)		(11)山銀八	住友電気工業株式会社
•				大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号
			(74)代理人	
•	•		(74)10埋入	
				弁理士 後呂 和男 (外1名)
				最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 シールドコネクタ

(57)【要約】

【課題】 シールド電線を相手側のシールド壁と並行した方向に取り廻すことができ、かつ、小型化可能なシールドコネクタを提供する。

【解決手段】 シールドコネクタの内部に収容された端子金具20は、圧着部21から延びた平板部22を直角曲げして上字状に形成されているが、平板部22は、シールド電線10の芯線11と同じ断面積にしたとしても、厚さ方向では、シールド電線10に比べて小さな屈曲半径で屈曲させることができるから、屈曲部分の小型化が図られ、ひいてはシールドコネクタ全体の小型化が図られる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 シールド電線の端末部を覆ったハウジングの内部に、前記シールド電線の芯線に圧着した端子金具の基端側を収容してなり、相手側のシールド壁に形成した貫通孔に取り付けられて、前記シールド電線のシールド層を、前記相手側のシールド壁に導通接続し、かつ、前記端子金具の先端側を前記相手側のシールド壁内に突入させた状態に保持するシールドコネクタにおいて

1

前記端子金具は、前記芯線への圧着部から連続形成した 10 平板部を曲げて、全体がし字状に形成されると共に、そ の端子金具の基端側から先端寄り位置までを、絶縁部材 で覆われ

前記ハウジングの内部には、前記端子金具を覆った前記 絶縁部材の外側を覆うシールド部材が設けられ、そのシ ールド部材の一端は、前記シールド電線の前記シールド 層に連続し又は導通接続される一方、他端は、前記ハウ ジングのうち前記相手側のシールド壁との当接部分に配 されたことを特徴とするシールドコネクタ。

【請求項2】 前記端子金具を覆った前記絶縁部材は、 熱収縮性の絶縁チューブで構成されたか、または、前記 端子金具に溶融状態の絶縁性樹脂を塗布して形成された ことを特徴とする請求項1記載のシールドコネクタ。

【請求項3】 前記ハウジングは、前記シールド電線をインサートした樹脂成形用の金型内に、合成樹脂を充填して成形されたことを特徴とする請求項1又は2記載のシールドコネクタ。

【請求項4】 導電性部材に端子挿通孔を貫通形成してなる導電フランジを、前記シールド電線と共に前記金型内に配して、前記端子挿通孔に、前記端子金具を挿通さ 30 せ、さらに、前記シールド部材の先端を前記導電フランジに接続して、前記金型内に充填した合成樹脂にて前記ハウジングを成形したことを特徴とする請求項3記載のシールドコネクタ。

【請求項5】 シールド電線の端末部を覆ったハウジングの内部に、前記シールド電線の芯線に圧着した端子金具の基端側を収容してなり、相手側のシールド壁に形成した貫通孔に取り付けられて、前記シールド電線のシールド層を、前記相手側のシールド壁に導通接続し、かつ、前記端子金具の先端側を前記相手側のシールド壁内 40 に突入させた状態に保持するシールドコネクタにおいて

前記端子金具は、前記芯線への圧着部から連続形成した 平板部を、前記シールド電線と直交する方向に向けて直 角曲げして、全体がL字状に形成されると共に、その端 子金具の基端側から先端寄り位置までを、熱収縮性の絶 縁チューブで密着して覆うか、又は、溶融状態の絶縁性 樹脂を塗布して覆い、

前記ハウジングは、前記シールド層を露出させた状態で 前記シールド電線を樹脂成形用の金型内にインサート

> · : :

し、そこに充填した導電性の合成樹脂にて、前記端子金 具に対応したし字状に成形されたことを特徴とするシー ルドコネクタ。

【請求項6】 前記シールド電線のうち露出させたシールド層には、金属リングが圧着されると共に、その金属リングから複数の突片が側方に向けて延設され、前記金属リング及び前記突片の周りに前記導電性の合成樹脂を充填して前記ハウジングが成形されたことを特徴とする請求項5記載のシールドコネクタ。

【請求項7】 シールド電線の端末部を覆ったハウジングの内部に、前記シールド電線の芯線に圧着した端子金具を収容してなり、相手側のシールド壁に形成した貫通孔に取り付けられて、前記シールド電線のシールド層を、前記相手側のシールド壁に導通接続するシールドコネクタにおいて、

前記端子金具は、前記芯線への第1圧着部から連続形成 した板部を曲げて、全体がし字状に形成されると共に、 その端子金具が絶縁部材で覆われ、

前記ハウジングの内部には、前記端子金具を覆った前記 絶縁部材の外側を覆うシールド部材が設けられ、そのシ ールド部材の一端は、前記シールド電線の前記シールド 層に連続し又は導通接続される一方、他端は、前記ハウ ジングのうち相手側のシールド壁との当接部分に配さ カ

前記端子金具における前記第1圧着部と反対側の端部には、前記ハウジングの内部に位置して中継電線を圧着した第2圧着部が設けられていることを特徴とするシールドコネクタ。

【請求項8】 前記絶縁部材を覆う前記シールド部材の外側には、シールド部材を絶縁部材に対して密着状態に固定可能な固定部材が設けられていることを特徴とする請求項1、請求項2、請求項3、請求項4または請求項7のうちいずれかに記載のシールドコネクタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、シールド電線の端末部に設けられて、相手側のシールド壁に形成した貫通 孔に取り付けられるシールドコネクタに関する。

[0002]

40 【従来の技術】従来、この種のシールドコネクタの一例として、特開平11-26093号公報に掲載されたものは、図8及び図9に示すように、真っ直く延びた筒状のハウジング1内に、ゴムリング2、保持リング3、導電スリーブ4、押さえリング5を備え、さらに、ハウジング1の前端外周面に、導通接触片6を配置した構造をなす。そして、ハウジング1が、シールド電線10の端末部を覆うように取り付けられ、ハウジング1のうちフランジより先端側を、相手側のシールド壁に形成した貫通孔に嵌合させ、フランジの一部が図示しないボルトに50・て相手側のシールド壁にねじ止めされる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、スペースの関係上、シールド電線を相手側のシールド壁と並行した方向に取り廻したい場合がある。しかしながら、上記した従来のシールドコネクタでは、そのような取り廻し構造をとれない。これに対し、例えば、上記した筒状のハウジング1を、単にし字状に屈曲させて、その内部でシールド電線を湾曲させた構成とすると、シールド電線の許容屈曲半径の関係上、シールドコネクタ全体が大きくなってしまう。

【0004】また、従来のシールドコネクタは、基本構成部品(上記した符号1~6を付した部品)だけでも6点もあり、それ以外の細かい部品を合わせると、図9に示すように部品点数が非常に多くなるため、従来の構造を単に変形しただけでは、シールドコネクタが大型化してしまう。

【0005】本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、シールド電線を相手側のシールド壁と並行した方向に取り廻すことができ、かつ、小型化可能なシールドコネクタの提供を目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、請求項1の発明に係るシールドコネクタは、シール・ ド電線の端末部を覆ったハウジングの内部に、前記シー ルド電線の芯線に圧着した端子金具の基端側を収容して なり、相手側のシールド壁に形成した貫通孔に取り付け られて、前記シールド電線のシールド層を、前記相手側 のシールド壁に導通接続し、かつ、前記端子金具の先端 側を前記相手側のシールド壁内に突入させた状態に保持 するシールドコネクタにおいて、前記端子金具は、前記 30 芯線への圧着部から連続形成した平板部を曲げて、全体 がし字状に形成されると共に、その端子金具の基端側か ら先端寄り位置までを、絶縁部材で覆われ、前記ハウジ ングの内部には、前記端子金具を覆った前記絶縁部材の 外側を覆うシールド部材が設けられ、そのシールド部材 の一端は、前記シールド電線の前記シールド層に連続し 又は導通接続される一方、他端は、前記ハウジングのう ち前記相手側のシールド壁との当接部分に配されたとこ ろに特徴を有する。

【0007】請求項2の発明は、請求項1記載のシールドコネクタにおいて、端子金具を覆った絶縁部材は、熱収縮性の絶縁チューブで構成されたか、または、端子金具に溶融状態の絶縁性樹脂を塗布して形成されたところに特徴を有する。

【0008】請求項3の発明は、請求項1又は2記載のシールドコネクタにおいて、ハウジングは、シールド電線をインサートした樹脂成形用の金型内に、合成樹脂を充填して成形されたところに特徴を有する。

【0009】請求項4の発明は、請求項3記載のシール ドコネクタにおいて、導電性部材に端子挿通孔を貫通形 50

成してなる導電フランジを、シールド電線と共に金型内 に配して、端子挿通孔に、端子金具を挿通させ、さら に、シールド部材の先端を導電フランジに接続して、金 型内に充填した合成樹脂にてハウジングを成形したとこ ろに特徴を有する。

【0010】請求項5の発明に係るシールドコネクタ は、シールド電線の端末部を覆ったハウジングの内部 に、シールド電線の芯線に圧着した端子金具の基端側を 収容してなり、相手側のシールド壁に形成した貫通孔に 10 取り付けられて、シールド電線のシールド層を、相手側 のシールド壁に導通接続し、かつ、端子金具の先端側を 相手側のシールド壁内に突入させた状態に保持するシー ルドコネクタにおいて、端子金具は、芯線への圧着部か ら連続形成した平板部を、シールド電線と直交する方向 に向けて直角曲げして、全体がし字状に形成されると共 に、その端子金具の基端側から先端寄り位置までを、熱・ 収縮性の絶縁チューブで密着して覆うか、又は、溶融状 態の絶縁性樹脂を塗布して覆い、ハウジングは、シール ド層を露出させた状態でシールド電線を樹脂成形用の金 型内にインサートし、そこに充填した導電性の合成樹脂 にて、端子金具に対応したし字状に成形されたところに 特徴を有する。

【0011】請求項6の発明は、請求項5記載のシールドコネクタにおいて、シールド電線のうち露出させたシールド層には、金属リングが圧着されると共に、その金属リングから複数の突片が側方に向けて延設され、金属リング及び突片の周りに導電性の合成樹脂を充填してハウジングが成形されたところに特徴を有する。

【0012】請求項7の発明に係るシールドコネクタ は、シールド電線の端末部を覆ったハウジングの内部 に、前記シールド電線の芯線に圧着した端子金具を収容 してなり、相手側のシールド壁に形成した貫通孔に取り 付けられて、前記シールド電線のシールド層を、前記相 手側のシールド壁に導通接続するシールドコネクタにお いて、前記端子金具は、前記芯線への第1圧着部から連 続形成した板部を曲げて、全体がし字状に形成されると 共に、その端子金具が絶縁部材で覆われ、前記ハウジン グの内部には、前記端子金具を覆った前記絶縁部材の外 側を覆うシールド部材が設けられ、そのシールド部材の 一端は、前記シールド電線の前記シールド層に連続し又 は導通接続される一方、他端は、前記ハウジングのうち 相手側のシールド壁との当接部分に配され、前記端子金 具における前記第1圧着部と反対側の端部には、前記ハ ウジングの内部に位置して中継電線を圧着した第2圧着 部が設けられているところに特徴を有する。

【0013】請求項8の発明は、請求項1、請求項2、請求項3、請求項4または請求項7のうちいずれかに記載のシールドコネクタにおいて、前記絶縁部材を覆う前記シールド部材の外側には、シールド部材を絶縁部材に対して密着状態に固定可能な固定部材が設けられている

ところに特徴を有する。

[0014]

【発明の作用及び効果】<請求項1の発明>請求項1の 発明に係るシールドコネクタのハウジングを、相手側の シールド壁に取り付けると、ハウジングの一端側では、 シールド電線の芯線に圧着した端子金具がシールド壁内 に突入し、ハウジングの他端側では、シールド電線が、 相手側のシールド壁と並行して延びた状態になる。ここ で、端子金具は、圧着部から延びた平板部を直角曲げし てし字状に形成されているが、平板部は、シールド電線 の芯線と同じ断面積にしたとしても、厚さ方向では、シ ールド電線に比べて小さな屈曲半径で屈曲させることが できるから、屈曲部分の小型化が図られ、ひいてはシー ルドコネクタ全体の小型化が図られる。

【0015】<請求項2の発明>請求項2の構成では、 端子金具は、熱収縮性の絶縁チューブを加熱して密着状 態に覆われるか、溶融状態の絶縁性樹脂を塗布してその 絶縁性樹脂の層に覆われるから、僅かなスペースで、端 子金具とシールド部材とを絶縁することができ、シール ドコネクタの小型化が図られる。なお、端子金具に、溶 融状態の絶縁性樹脂を塗布するには、例えば、溶融状態 に絶縁性樹脂に端子金具を漬けるいわゆるディッピング 処理が挙げられる。

【0016】<請求項3の発明>請求項3の構成では、 ハウジングを、シールド電線に係るインサート成形品に したから、組み付け構造のものに比べて、部品点数の大 幅な削減を図ることができる。また、インサート成形の 前に、前記した熱収縮性の絶縁チューブ又は絶縁性樹脂 の層にて端子金具を覆えば、ハウジング成形時の樹脂圧 にて、シールド部材が端子金具に接触する事態を防ぐこ とができる。

【0017】<請求項4の発明>請求項4の構成では、 導電フランジを、相手側のシールド壁の貫通孔の開口縁 に押し当てると、その導電フランジ及びそれに接続され たシールド部材を介して、シールド電線のシールド層 が、相手側のシールド壁に導通接続される。

【0018】<請求項5の発明>請求項5の構成によれ ば、上記請求項1の作用効果に加え、ハウジングを、シ ールド電線に係るインサート成形品にしたから、部品点 数の大幅な削減が図られる。しかも、ハウジングは、導 40 電性の合成樹脂で構成されて、シールド層に密着するか ら、ハウジング全体が端子金具を覆うシールド部材の役 割を兼ね、もって部品点数のより一層の削減と、シール ドコネクタの小型化が図られる。また、端子金具は絶縁 チューブ又は絶縁性樹脂の層にて覆われているから、導 電性のハウジングから、確実に絶縁される。

【0019】<請求項6の発明>請求項6の構成によれ ば、金属リングは、シールド層に圧着されて互いに安定 して導通接続されると共に、金属リングから複数の突片

1

触し、互いに安定して導通接続される。これにより、導 電性のハウジングとシールド電線のシールド層とが、金 属リングを介して、安定して導通接続される。

【0020】<請求項7の発明>請求項7の発明に係る シールドコネクタのハウジングを、相手側のシールド壁 に取り付けると、ハウジングの一端側では、端子金具の 第2圧着部に圧着した中継電線がシールド壁内に挿入さ れ、ハウジングの他端側では、第1圧着部に圧着したシ ールド電線が相手側のシールド壁と平行して延びた状態 10 となる。ここで、端子金具は、両圧着部を繋ぐ板部がし 字状に形成されているが、板部は、シールド電線の芯線 と同じ断面積にしたとしても、厚さ方向では、シールド ・電線に比べて小さな屈曲半径で屈曲させることができる から、屈曲部分の小型化が図られ、ひいてはシールドコ ネクタ全体の小型化が図られる。しかも、相手側のシー ルド壁内に挿入した中継電線は、自由に取り廻すことが でき、例えばし字状に折り曲げて、相手側のシールド壁 と平行な向きに延ばすことができる。これにより、中継 電線の先端側に接続する相手側のシールド壁内の接続部 位の位置を設定する際の自由度が増し、また相手側のシ ールド壁内の省スペース化を図ることが可能となる。

.【0021】<請求項8の発明>請求項8の発明によれ ば、固定部材によりシールド部材を絶縁部材に密着した 状態に固定することができるから、シールドコネクタの 製造時にシールド部材が他の部材に干渉するなどして変 形したり損傷を受けるのを極力防ぐことができる。

[0022]

【発明の実施の形態】<第1実施形態>次に、本発明の 第1実施形態について、図1~図4を参照しつつ説明す る。シールド電線10は、図1に示すように、軸心側か ら芯線11、内部絶縁層12、シールド層13、外部被 覆14を備えてなる。そして、シールド電線10の端末 部では、先端側から、芯線11、内部絶縁層12及びシ ールド層13が、段階的に露出されている。

【0023】本実施形態のシールドコネクタは、その断 面形状が図2に示されており、シールド電線10の端末 部に一体的に取り付けられている。同図において、符号 20は、端子金具であって、金属板をU字状に湾曲させ た圧着部21を備え、その圧着部21の底壁の一端から 長板状の平板部22が延設されている。そして、平板部 22は、途中でシールド電線10と直交する方向(図2 の下方) に向けて直角曲げされ、端子金具20全体の側 面形状が、図2に示すように、L字形になっている。ま た、平板部22の先端には、図1に示すように、長孔2 3が形成され、平板部22の先端の外形は、前記長孔2 3の一端の円弧に対応して丸みを帯びた形状をなしてい

【0024】上記端子金具20は、その基端側から途中 部分までが、熱収縮性の絶縁チュープ24にて覆われて を延設することで、導電性のハウジングと広い面積で接 50 いる。絶縁チュープ24は、端子金具20が芯線11に

20

圧着された状態で、その端子金具20の外側に通され る。そして、絶縁チューブ24の一端が、シールド電線 10の内部絶縁層12の先端を覆い、かつ、他端が端子 金具20のうち平板部22の途中部分に位置した状態と され、加熱して収縮させてある。これにより、絶縁チュ ープ24は、図2に示すように、内部絶縁層12の端部 及び端子金具20に密着している。

【0025】絶縁チューブ24は、その外側を、編組線 を筒状にしたシールド部材25にて覆われている。シー ルド部材25の一端は、シールド電線10のうちシール 10 ド層13の外側に重ねて配されて、例えば金属板をU字 状に湾曲させてなる圧着片26 (図1参照)を側方から 宛って圧着してあり、これにより、シールド部材25の 一端がシールド層13に導通接続した状態に固定されて いる。また、シールド部材25の他端は、次述する導電 フランジ30に備えた導電スリーブ31の外側を覆った 状態に配されて、例えばやはり金属板をU字状に湾曲さ せてなる圧着片27(図1参照)を側方から宛って圧着 してあり、これにより、シールド部材25の他端が導電 フランジ30に導通接続した状態に固定されている。

【0026】導電フランジ30は、金属板で構成され、 図1及び図3に示すように、円板の周縁の一部を側方に 先細り状に突出させた、いわゆる洋梨形状をなす。そし て、先細りとなった端部には、ボルト挿通孔32が形成。 される一方、円板の中心点の位置には、端子挿通孔33 が形成され、さらに、その端子挿通孔33の周縁部を4 等配するように、4つの樹脂流入孔34が形成されてい る。なお、この樹脂流入孔34については、その数が4 つ以外でもよく、また配設位置についても等間隔に配し たものに限定されず任意に設定することができる。ま た、図1において、符号31は、金属製の導電スリーブ であって、円筒の一端を側方に絞って鍔部31Aを形成 してなり、図2に示すように、鍔部31Aと反対側の端 部から端子挿通孔33内に圧入されている。

【0027】シールド電線10のうち外部被覆14の先 端は、図2に示すように、防水筒部49にて覆われてい る。防水筒部49は、シールド電線10を樹脂成型用の 金型にインサートし、その金型内に充填した樹脂により 外部被覆14の外面を覆うように筒状に成形されてい る。また、防水筒部49は、次述のハウジング40を構 40 成する樹脂より、柔らかい合成樹脂(例えば、ウレタ ン) よりなる。

【0028】さて、シールド電線10の端末部は、合成 樹脂よりなるハウジング40にて覆われている。より詳 細には、ハウジング40は、シールド電線10を、樹脂 成型用の金型にインサートし、絶縁性の合成樹脂(例え ば、ポリアミド)を、溶融状態にして金型内に充填して 成形される。このとき、シールド電線10に圧着した端 子金具20のうち平板部22の先端は、導電フランジ3 平板部22の先端側から金型内に溶融樹脂が充填され る。これにより、導電フランジ30の端子挿通孔33を 介して、ハウジング40のうち絶縁チューブ24とシー ルド部材2.5との間に、溶融樹脂が入り込む一方、端子 挿通孔33の周りの樹脂流入孔34を介して、ハウジン グ40のうちシールド部材25の外側に溶融樹脂が流れ 込む。そして、ハウジング40は、端子金具20に沿っ

たし字状に成形され、し字の一辺の途中に導電フランジ

30が固定される。

【0029】また、ハウジング40のうち導電フランジ 30より平板部22の先端側は、円柱状の嵌合部41を なし、その嵌合部41の先端面から平板部22が直立し ている。さらに、嵌合部41の外周面には、0リング溝 42が形成され、ここに〇リング43が収容されてい る。

【0030】上記のように構成された本実施形態のシー ルドコネクタは、例えば、モータの外壁を構成するシー ルド壁(以下、「相手シールド壁50」という)に取り 付けられる。この相手シールド壁50には、図2に示す ように、貫通孔51が形成され、その貫通孔51の近傍 には、ねじ孔52が形成されている。そして、シールド コネクタは、嵌合部41を貫通孔51に嵌合し、その開 口縁に導電フランジ30を押し当て、ポルト挿通孔32 に通したボルトBをねじ孔52に螺合することで、相手 シールド壁50に固定される。すると、ハウジング40 の一端側では、シールド電線10の芯線11に圧着した 端子金具20が相手シールド壁50内に突入すると共 に、導電フランジ30が、相手シールド壁50に密着し て、その導電フランジ30とシールド部材25とを介し て、シールド電線10のシールド層13が、相手シール ド壁50に導通接続される。そして、ハウジング40の 他端側では、シールド電線10が、相手シールド壁50 と並行して延びた状態になる。ここで、端子金具20 は、圧着部21から延びた平板部22を直角曲げしてし 字状に形成されているが、平板部22は、シールド電線 10の芯線11と同じ断面積にしたとしても、厚さ方向 では、シールド電線10に比べて小さな屈曲半径で屈曲 させることができるから、屈曲部分の小型化が図られ、 ひいてはシールドコネクタ全体の小型化が図られる。

【0031】このように本実施形態のシールドコネクタ によれば、シールド電線10を、相手シールド壁50と 並行して延びた状態に取り廻すことができ、しかも、シ ールドコネクタの小型化を図ることができる。また、ハ ウジング40を、シールド電線10に係るインサート成 形品にしたから、組み付け構造のものに比べて、部品点 数の大幅な削減が図られる。さらに、端子金具20を絶 ・縁チューブ24で覆ったから、ハウジング40の成形時 の樹脂圧にて、シールド部材25と端子金具20とが接 触する心配がない。その上、絶縁チューブ24は、熱収 0の端子挿通孔33に挿通した状態にセットされ、その 50.縮性であるから、端子金具20に密着して小スペースに

. .

収まる。

【0032】<第2実施形態>本実施形態のシールドコ ネクタは、図5に示されており、以下、前記実施形態と は異なる構成についてのみ説明し、前記第1実施形態と 同じ構成については、同一符号を付して、重複説明は省 略する。

【0033】シールド電線10のうちシールド層13の 外側には、導通スリーブ60が嵌着されている。導通ス リーブ60は、例えば、筒体61の一端から側方に向け てフランジ62を張り出し、そのフランジ62の外縁部 10 を、筒体61の軸方向に並行するように深絞り加工して 大径筒部63を形成した構造をなす。そして、筒体61 をシールド層13へとかしめてある。

【0034】図5において符号64は、シールド部材で あって、金属パイプをL字状に屈曲してなり、その一端 には、例えば、軸方向に沿った図示しない切り欠きを複 数形成して、複数の短冊部65が設けられ、そのシール ド部材64の一端を導電フランジ30の端子挿通孔33 に圧入した後、これら短冊部65を外側に曲げ起こして ある。また、シールド部材64のうち導電フランジ30 20 の反対側の開口からは、シールド電線10が端子金具2 0側から通され、前記した導通スリーブ60の大径筒部 63がシールド部材64内に嵌合密着されている。

【0035】このような構成としても、シールドコネク タを相手シールド壁50に取り付けて、シールド電線1 0を、相手シールド壁50と並行した方向に取り廻すこ とができ、かつ、部品点数の削減及び小型化を図ること ができる。

【0036】<第3実施形態>本実施形態のシールドコ ネクタは、図6に示されており、以下、前記実施形態と 30 は異なる構成についてのみ説明し、前記第1実施形態と 同じ構成については、同一符号を付して、重複説明は省 略する。

【0037】図6に示すように、シールド電線10のう ちシールド層13には、金属リング70が装着されてい る。また、金属リング70の一端からは、側方に向けて 複数の突片71が張り出し形成されると共に、各突片7 1には、孔71Aが貫通形成されている。そして、金属 リング70は、シールド層13に圧着されて互いに安定 して導通接続され、次述のハウジング73内に埋設され 40 層13及び導電スリーブ87に導通接続される。そし ている。

【0038】本実施形態では、ハウジング73は、導電 性の合成樹脂にて構成してある。より具体的には、ハウ ジング73は、シールド層13を露出させ、それに前記 金属リング70を圧着した状態で、シールド電線10を 樹脂成形用の金型内にインサートし、その金型内に充填 した導電性の合成樹脂にて、端子金具20に対応したし 字状に成形されている。また、相手シールド壁50に押 し当てられるフランジ74も、ハウジング73に一体成 形されている。

.

10

【0039】このように本実施形態のシールドコネクタ によれば、ハウジング40が、導電性の合成樹脂で構成 されて、シールド電線10のシールド層13に密着する から、ハウジング40全体が端子金具20を覆ったシー ルド部材の役割を兼ね、もって部品点数のより一層の削 減と、シールドコネクタの小型化が図られる。しかも、 金属リング70は、シールド層13に圧着されて互いに 安定して導通接続されると共に、金属リング70から複 数の突片71を延設することで、導電性の合成樹脂より なるハウジング73と広い面積で接触し、互いに安定し て導通接続される。これにより、導電性のハウジング7 3とシールド電線10のシールド層13とが、金属リン グ70を介して、安定して導通接続される。

【0040】<第4実施形態>続いて、本発明の第4実 施形態について、図7を参照としつつ説明する。なお、 以下では上記した第1実施形態とは異なる構成について のみ説明し、第1実施形態と同じ構成については、同じ 符号を付すと共に重複する説明を省略する。

【0041】端子金具80は、金属板を途中で直角曲げ してL字状に形成された板部81の両端に、共にU字状 に湾曲して形成された第1圧着部82及び第2圧着部8 3が設けられている。第1圧着部82には、シールド電 線10の芯線11が圧着される一方、第2圧着部83に は、芯線96を絶縁被覆97で覆った構成の中継電線9 5の芯線96が圧着されている。この端子金具80に は、両電線10,95を圧着した状態で熱収縮性の絶縁 チューブ84が被せられ、この絶縁チューブ84を加熱 して収縮させることで、シールド電線10の内部絶縁層 12の端部から端子金具80を挟んで中継電線95の絶 縁被覆97の端部にわたる領域の全体に絶縁チューブ8 4が密着される。

【0042】絶縁チューブ84の外側には、編組線を筒 状にしたシールド部材85が密着した状態で被せ付けら れている。シールド部材85の一端は、シールド電線1 0のシールド層13に外装した状態で外側からU字状の 圧着片26が圧着される。シールド部材85の他端は、 導電フランジ86の端子挿通孔90に嵌めた導電スリー プ87に外装した状態で外側からU字状の圧着片27が 圧着される。これによりシールド部材85は、シールド て、シールド部材85の外側には、例えば銅線からなる 固定部材88が巻き付けられることで、シールド部材8 5は絶縁チューブ84に対して密着状態に固定されてい

【0043】導電フランジ86は、金属板から構成され るとともに、その外形は図1を参照とするように洋梨形 ・状となっている。導電フランジ86には、ボルト挿通孔 89と端子挿通孔90とが貫通して形成されるととも に、端子挿通孔90の孔縁を部分的に切欠することで複 50 数の第1樹脂流入孔91が貫通して形成されている。導

11

電フランジ86には、第1樹脂流入孔91から径方向へ 所定寸法外側にずれた位置で、且つ第1樹脂流入孔91 とは周方向へ所定角度ずれた位置に複数の第2樹脂流入 孔92が貫通して形成されている。

【0044】端子金具80により接続されたシールド電 線10及び中継電線95の端末部は、合成樹脂よりなる シール筒体93にて覆われ、さらにそのシール筒体93 がハウジング94にて覆われている。詳細には、シール 筒体93は、シールド電線10及び中継電線95を一次 成形用金型にインサートし、ハウジング94を構成する 10 樹脂より柔らかい絶縁性の合成樹脂(例えば、ウレタ ン)を溶融状態にして金型内に充填して形成される。こ のとき、溶融状態の合成樹脂は、導電フランジ86の第 1 樹脂流入孔91を通って導電フランジ86の前後に行 き渡る。この過程で、シールド部材85は固定部材88 により絶縁チューブ84に密着状態で固定されているか ら、金型内に充填される合成樹脂の射出圧によりシール ド部材85が変形したり損傷を受けたりする事態が極力 防がれる。シール筒体93は、端子金具80に沿ったし 字状に成形され、絶縁チューブ84及びシールド部材8 5の全体を覆うとともに、シールド電線10の外部被覆 14の端部から中継電線95の絶縁被覆97の端部にわ たる領域に成形される。このシール筒体93によりシー ルド電線10及び中継電線95の周りが液密状に保たれ る。一方、ハウジング94は、上記のようにしてシール 筒体93を成形したものを二次成形用金型にインサート し、絶縁性の合成樹脂(例えば、ポリアミド)を溶融状 態にして金型内に充填して成形される。このとき、溶融 状態の合成樹脂は、導電フランジ86の第2樹脂流入孔 92を通って導電フランジ8.6の前後に行き渡る。そし て、ハウジング94は、シール筒体93に沿ったL字状 に成形され、し字の一辺の途中に導電フランジ86が固 定される。

【0045】上記のように構成された本実施形態のシー ルドコネクタは、相手シールド壁50に取り付けられ る。取り付けにあたっては、まず、ハウジング94から 図示右側へ導出した中継電線95を先端側(第2圧着部 83に圧着された端部とは反対側の端部)から貫通孔5 1に通して相手シールド壁50内に挿入しつつ、ハウジ ング94の嵌合部41を貫通孔51に嵌合する。貫通孔 40 51の開口縁に導電フランジ86を押し当てつつ、ボル ト挿通孔89に通したボルトBをねじ孔52に螺合する ことで、シールドコネクタが相手シールド壁50に固定 される。このとき、相手シールド壁50外では、ハウジ ング94から導出したシールド電線10が相手シールド 壁50と平行に延びた状態となっている。一方、相手シ ールド壁50内に挿入された中継電線95は、相手ジー ルド壁50内において自由な向きに取り廻すことができ るから、例えばL字状に折り曲げて、相手シールド壁5 0と平行な向きに延ばすことができる。これにより、中 50 (図7)

継電線95の先端側を接続する機器側の接続部位(図示せず)について相手シールド壁50内の自由な位置に配設することができる。もって、相手シールド壁50内の省スペース化を図ることが可能となる。

【0046】<他の実施形態>本発明は、実施形態に限定されるものではなく、例えば、以下に説明するような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱しない範囲内で種々変更して実施することができる。

【0047】(1)前記各実施形態では、ハウジングをシールド電線10に係るインサート成形品としたが、例えば、ハウジングを予め成形しておいて、シールド電線に組み付ける構成としてもよい。より具体的には、L字状に屈曲した筒状のハウジングを、縦割りに2分割した構成としておき、シールド電線にL字状の端子金具を圧着した後で、それらを2分割したハウジングの間に挟むように収容して組み付ける構成としてもよい。

【0048】(2)前記第1実施形態では、編組線よりなるシールド部材25をシールド層13に接続したが、20 例えば、シールド電線10のシールド層13自体を長く延ばして、シールド部材25に代えた構成としてもよい。

【0049】(3)また、前記第1実施形態において、 編組線で構成されたシールド部材25の外側を熱収縮性 の絶縁チューブで覆い、これを収縮させることで、その 絶縁チューブと、端子金具20外面の絶縁チューブ24 との間でシールド部材25を挟んでコンパクトな構成に することもできる。

【0050】(4)前記各実施形態では、端子金具は、 熱収縮性の絶縁チューブ24にて覆われていたが、例えば、溶融状態の絶縁性樹脂を、端子金具の所定の部位に 塗布した構成としてもよい。

【0051】(5)上記した第1,2実施形態では、シールド部材と端子金具を包む絶縁チューブとの間に所定の間隔が確保されている場合について示したが、ハウジングを成形する際に、金型内に充填される溶融状態の合成樹脂の樹脂圧によってシールド部材が変形したり損傷を受けたりするおそれがある場合には、上記した第4実施形態と同様に、シールド部材を絶縁チューブに密着状態で取り付けると共に、その外側から鋼線などの固定部材によって固定するようにしてもよい。

【図面の簡単な説明】

【図] 】 本発明の第] 実施形態のシールドコネクタを 構成する部品の分解斜視図

- 【図2】 そのシールドコネクタの側断面図
- 【図3】 そのシールドコネクタの平面図
- 【図4】 そのシールドコネクタの正面図
- 【図5】 第2実施形態のシールドコネクタの側断面図
- 【図6】 第3実施形態のシールドコネクタの側断面図
- 【図7】 第4実施形態のシールドコネクタの側断面図

13

【図8】 従来のシールドコネクタの側断面図

【図9】 従来のシールドコネクタの分解斜視図

【符号の説明】

10…シールド電線

. 11…芯線

13…シールド層

20,80…端子金具

2 1 … 圧着部

22…平板部

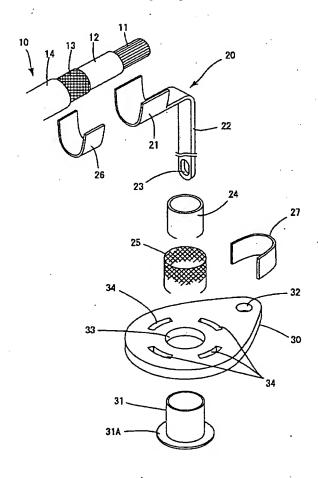
24,84…絶縁チューブ (絶縁部材)

25,64,85…シールド部材

30,86…導電フランジ

【図1】





33,90…端子挿通孔

40,73,94…ハウジング

50…相手シールド壁(相手側のシールド壁)

5 1 … 貫通孔

70…金属リング

7 1 …突片

8 1 …板部

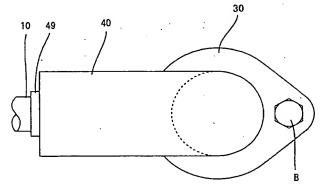
82…第1圧着部

83…第2圧着部

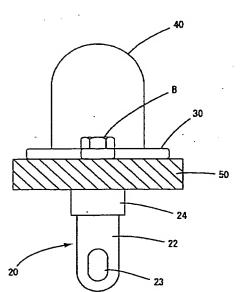
10 88…固定部材

95…中継電線

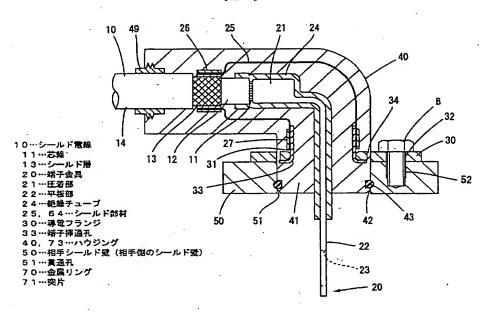
[図3]



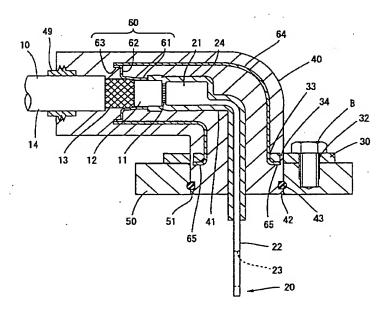
【図4】



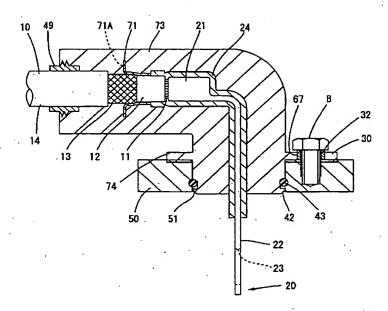
【図2】



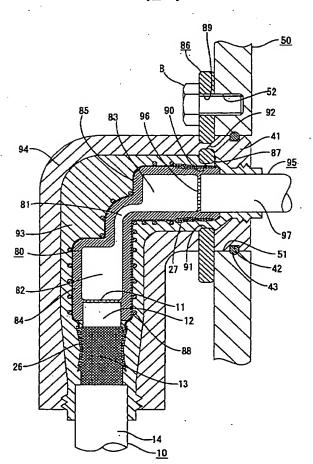
【図5】



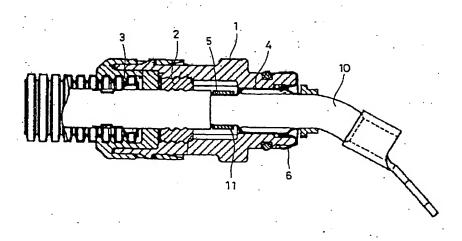
【図6】



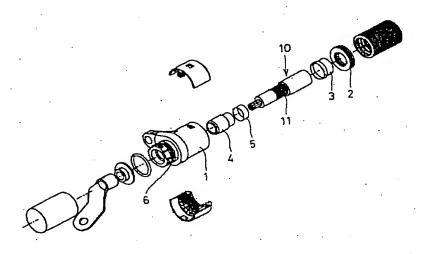
【図7】



【図8】



[図9]



フロントページの続き

(72)発明者 金川 収一

愛知県名古屋市南区菊住一丁目7番10号 株式会社オートネットワーク技術研究所内 (72)発明者 水谷 美生

愛知県名古屋市南区菊住一丁目7番10号 株式会社オートネットワーク技術研究所内